

第五届高分子材料产学研论坛

第三轮通知

2025 年 8 月 21-24 日 山西·太原

高分子材料持续深刻地影响着人们的生产和生活，它的使用对全球经济产生了巨大的影响，已成为当今社会产业发展最快和需求增长最快的材料。随着高分子材料在工业、农业、交通、建筑、汽车、电子电器、航天航空、国防工业以及人们衣食住行中越来越多的应用，许多科学问题与技术瓶颈不断涌现。为了在高校、科研院所与行业企业之间架起沟通交流的桥梁，更好地实现高分子材料的产、学、研、用，特别是高分子材料的高性能化、功能化的研发及产业化应用，进一步提高高校的科技成果转化，2016 年高分子科研与产业界几位志同道合的青年学者联合发起“高分子材料产学研论坛”，现已成功举办四届，反响热烈。本届论坛热忱欢迎全国与海外的高分子专家学者及企业家踊跃参加，组委会将竭诚为与会代表提供成果展示的机会。

本届论坛将诚邀国内外高分子及相关领域（包括材料、化学、电气、自动化等）专家学者和企业代表参加，拟邀请院士1-2名，杰青/长江学者8-10名，国外著名学者3-4名，国内知名学者50-80人，相关企业代表30-40人参加。会议已取得相关重量级行业协会、学会以及中国聚合物网、核心期刊等媒体单位部门的支持，届时将邀请相关领导出席会议。

本届论坛拟设立企业/专家面对面会场，欢迎有技术需求的企业积极参加，共同发展。

现诚邀您参会、投稿交流，期待着与您相聚龙城太原！

一、会议时间与地点

时间：2025 年 8 月 21-24 日

地点：山西·太原·花园国际大酒店

二、会议组织机构

主办单位：太原工业学院

长安大学

承办单位：太原工业学院材料工程系

长安大学材料科学与工程学院

协办单位：山西省材料研究学会

太原理工大学材料科学与工程学院

中北大学材料科学与工程学院

山西省聚酰胺工程技术创新中心

浙江科技大学

期刊支持：《高分子学报》、《高分子通报》、《中国塑料》、《塑料助剂》、

《工程塑料应用》、《中北大学学报（自然科学版）》

平台支持：中国聚合物网(www.polymer.cn)；高分子科技(公众号)

组织委员会

名誉主席：

杨万泰、陈忠仁、武培怡、郭宝华、胡文兵、杨卫民、王旭

共同主席：

梁玉蓉、杨鹏、刘小青、王晓敏、颜录科、李书润

执行主席

李振中、翟燕

学术委员会（顾问）：（以姓氏排序）

安全福、陈忠仁、陈彧、陈涛、曹堃、曹鹏飞、陈向玲、蔡智奇、
杜建忠、丁涛、董淑祥、封伟、冯嘉春、冯传良、郭宝春、顾军渭、
郭宝华、葛立芹、侯相林、黄进、胡文兵、胡堃、胡雪丰、何宏伟、
孔杰、刘春太、刘天西、刘小青、刘延波、刘学、李磊、李迎春、李
鹏、李志杰、潘刚伟、盛仲夷、石毅、孙文华、田明、汪传生、王玉
忠、王军、王朝、王新筑、王旭、王震、王辉、王文新、翁云宣、吴
立新、袁金颖、武培怡、吴一弦、谢毅、谢海波、谢兰、薛美玲、许
林利、严兵、尹梅贞、杨卫民、杨武利、杨利平、杨槐、杨鹏、游正
伟、于智莘、张立群、张秋禹、张超、张广成、张水洞、张洪斌、张
效林、张小勇、张锡奇、张拥军、张军、郑柳春、张天柱、朱才镇
更新中——

组织委员会：

秘书长：郝明正、刘冰肖

会务组：边祥成、贺茂勇、张涛、王玉龙、张伟、王林艳、侯敏杰、
王剑、刘文影、贺雅悦

会议联系人：

统筹：李书润、刘冰肖

注册/发票：刘冰肖

展位/资询：林泽

论文/报告/墙报：贺茂勇

住宿/交通：边祥成

会场/服务：张涛

主会场/分会：张伟、王玉龙、王林艳、侯敏杰、王剑

三、会议主题

主题 A 高分子材料合成、结构与性能

主题 B 高分子材料成型与加工

主题 C 通用高分子高性能化与功能化

主题 D 聚合物基合金材料

主题 E 功能材料与复合材料

主题 F 生物医用高分子材料

主题 G 废旧高分子材料绿色再生与高值化利用

主题 H 高分子材料产业化与工程装备技术

主题 I 高分子教学/工程认证专场

四、论文摘要提交

论文摘要将汇编成论文摘要集，供论坛交流。论文摘要（word 格式）请于2025年7月25日前发至联系人信箱（bxliutg@163.com）或在线提交。会议现场将评审优秀论文与优秀报告，并将优秀论文推荐到核心期刊审核录用。

有关会议信息请查阅中国聚合物网上的本次大会主页

<http://mtg.polymer.cn/poly-iur2025/>。

五、会议相关费用

会议注册费：1,800元/人（学生1,200元/人），含论文摘要集、会议费和会议期间餐费；企业发布技术需求的5,000元/项，含技术需求册整理发布与现场对接会。住宿统一安排，费用自理。

展示推广：会场展台10,000元/个。

参会代表请扫描下面二维码进行注册，也可填写本次大会通知中的回执，并将回执发送至：fullfly@qq.com。

第五届高分子材料产学研论坛



微信扫码或长按识别，填写内容

热忱欢迎相关企业赞助本次会议，具体赞助方案请与会务组联系。

注册费/展示费/赞助费缴费信息：

账户：北京易衡立泰会议会展有限公司

账号：11001079600053017237

开户行：中国建设银行北京鼎昆支行

联系电话：13311500181（张晶女士）

汇款备注：单位+联系人+联系方式，同时扫描下面二维码填写开票信息、联系方式等内容。



现场缴费：POS机及支付宝/微信收款码。

六、酒店住宿

会议住宿酒店：花园国际大酒店（太原市尖草坪区解放北路83号），标准间：350元/间。

七、会场交通

1. 打车 太原武宿机场打车至酒店约21公里、50元、30分钟；太原南站打车至酒店约18公里、40元、25分钟。

2. 地铁 太原武宿机场、太原南站均可乘坐地铁1号线至大南门站换乘地铁2号线至涧河站A口出站前行约400米即可到达，需要时间

约50分钟。

八、会议联系人

颜录科：15909291979, lkyan@chd.edu.cn

李书润：13466719937, shurun.li@foxmail.com

刘冰肖：18135376002, bxliutg@163.com

点击下方“[阅读原文](#)”可下载第三轮通知、参会回执及摘要模版。

附件 1

第五届高分子材料产学研论坛回执

姓名		工作单位		
电话		邮箱地址		
其他参会人			学生	
预订房间	标准间： 间； 单人间： 间。 注： 350 元/间			
报告题目				主题

- 主题 A 高分子材料合成、结构与性能
- 主题 B 高分子材料成型与加工
- 主题 C 通用高分子高性能化与功能化
- 主题 D 聚合物基合金材料
- 主题 E 功能材料与复合材料
- 主题 F 生物医用高分子材料
- 主题 G 废旧高分子材料绿色再生与高值化利用
- 主题 H 高分子材料产业化与工程装备技术
- 主题 I 高分子教学/工程认证专场

附件 2：摘要模版

标题（黑体，三号）

第一作者等¹， 通讯作者^{1,*}（仿宋，四号，作报告者请加下划线）

¹ 作者单位（宋体，五号）

*通讯作者邮箱地址（Times New Roman，五号）

摘要：宋体，五号，1.5倍行距

关键词：宋体，五号

参考文献

[1] 请参考ACS期刊格式.